

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / US8740391003 / Cboe US

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Aktuell 14.05.2026 21:59 | Industrie | Sektor | Marktkapitalisierung | Typ |
| 417,76 USD | Informationstechnologie | Halbleiter-Ausrüstung | 67.985.230,24 mill. | Aktie |



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Fundamentalkennzahlen (Letztes GJ) | | Bewertungszahlen (Aktuell / Letztes GJ) | | Rentabilität (Letztes GJ) | |
|------------------------------------|------------|---|----------------|---------------------------|--------|
| Ergebnis je Aktie | 0,00 TWD | KGV (EPS) | 197,86 / 23,40 | Bruttoumsatzrendite | 59,89% |
| Umsatz je Aktie | 0,00 TWD | KUV | - / - | EBIT Marge | 50,83% |
| Buchwert je Aktie | 0,00 TWD | PEG | 4,26 / 0,50 | Nettoumsatzrendite | 45,10% |
| Cash-Flow je Aktie | 0,00 TWD | Gewinnrendite | 0,51% / 4,27% | Eigenkapitalrendite | 31,70% |
| Dividende je Aktie | 110,00 TWD | Dividendenrendite | 0,84% / 1,42% | Gesamtkapitalrendite | 21,65% |

| Statistik | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Jahresperformance | |
|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------|---------|
| Performance | +11,32% | +46,64% | +114,97% | +387,64% | +271,44% | +1729,87% | 2026 | +37,48% |
| Volatilität | +43,65% | +37,38% | +34,58% | +38,02% | +36,42% | +33,43% | 2025 | +53,81% |
| Tageshoch | 419,56 | 419,56 | 419,56 | 419,56 | 419,56 | 419,56 | 2024 | +90,03% |
| Tagestief | 363,22 | 275,11 | 191,72 | 84,30 | 60,30 | 22,95 | 2023 | +39,54% |
| Preis Ø | 393,69 | 340,78 | 293,59 | 194,04 | 155,97 | 103,17 | 2022 | -38,07% |

Unternehmensportrait

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) ist ein führendes Unternehmen in der Halbleiterindustrie, das sich auf die Herstellung von integrierten Schaltkreisen spezialisiert hat. TSMC bietet eine breite Palette von Fertigungsdienstleistungen für verschiedene Technologien an, einschließlich fortschrittlicher Prozessknoten. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Innovationskraft und hohe Fertigungsqualität aus, was es zu einem bevorzugten Partner für viele globale Technologiefirmen macht. Mit einer starken Marktpräsenz und einem umfangreichen Kundenstamm hat TSMC eine entscheidende Rolle in der globalen Lieferkette für Halbleiter eingenommen und trägt zur Entwicklung neuer Technologien bei.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / US8740391003 / Cboe US

| Aktiva | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sachanlagen | 1.889.971 | 2.693.837 | 3.064.475 | 3.234.980 | 3.691.841 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 22.910 | 25.999 | 22.767 | - | - |
| Finanzanlagen | - | 27.642 | 29.617 | 149.040 | 172.370 |
| Anlagevermögen | 2.595.289 | 2.911.882 | 3.338.338 | 3.603.586 | 4.115.893 |
| Vorräte | 185.160 | 221.149 | 250.997 | 287.869 | 288.110 |
| Forderungen | 45.900 | 229.756 | 201.314 | 272.088 | 281.791 |
| Liquide Mittel | 396.294 | 1.342.814 | 1.465.428 | 2.127.627 | 2.767.856 |
| Umlaufvermögen | 783.206 | 2.052.897 | 2.194.033 | 3.088.352 | 3.817.131 |
| Bilanzsumme | 3.378.495 | 4.964.779 | 5.532.371 | 6.691.938 | 7.933.024 |
| Passiva | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 41.204 | 54.880 | 55.727 | 74.227 | 84.330 |
| Langfristige Finanzverbindl. | 18.742 | 4.760 | 4.383 | 926.604 | 856.228 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | - | - | - |
| Rückstellungen | 1.849 | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 1.210.209 | 2.004.290 | 2.049.108 | 2.368.362 | 2.472.229 |
| Gezeichnetes Kapital | - | - | - | 259.327 | 259.325 |
| Eigenkapital | 2.168.287 | 2.945.653 | 3.458.914 | 4.288.545 | 5.419.596 |
| Minderheitenanteile | - | 14.836 | 24.349 | 35.031 | 41.199 |
| Bilanzsumme | 3.378.495 | 4.964.779 | 5.532.371 | 6.691.938 | 7.933.024 |
| GuV | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Umsatzerlöse | 1.574.746 | 2.263.891 | 2.161.736 | 2.894.308 | 3.809.054 |
| Abschreibungen (Gesamt) | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis | 629.633 | 1.121.279 | 921.466 | 1.322.053 | 1.936.092 |
| Zinsergebnis | -1.607 | 10.672 | 48.295 | - | - |
| Ergebnis vor Steuern | 660.502 | 1.144.191 | 979.171 | 1.405.839 | 2.041.663 |
| Ertragsteuern | 63.962 | 127.290 | 141.404 | 233.407 | 326.266 |
| Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter | - | - | - | -836,0000 | -2486,0000 |
| Konzernjahresüberschuss | 596.540 | 1.016.901 | 837.768 | 1.173.268 | 1.717.883 |
| Ergebnis je Aktie | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Dividende je Aktie | - | 55,0000 | 65,0000 | 84,9991 | 110,0003 |
| Cashflow | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.083.932 | 1.610.599 | 1.241.967 | 1.826.177 | 2.274.976 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -799.191 | -1.190.928 | -906.121 | -864.843 | -1.144.394 |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | -191.613 | -200.244 | -204.894 | -346.301 | -440.345 |
| Veränderung der liquiden Mittel | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Mitarbeiter | 65.152 | 73.090 | - | - | - |
| Vorstand | Wendell Huang, Y.P. Chyn, Y.J. Mii, Cliff Hou, Kevin Zhang, Lora Ho, Sylvia Fang, Y.L. Wang, T.S. Chang, Michael Wu, Min Cao, Y.H. Liaw, Simon Jang, C.S. Yoo, Jun He, Geoffrey Yeap, Chris Horng-Dar Lin, Jonathan Lee, Arthur Chuang, L.C. Lu, K.C. Hsu, Ray Chuang, P.H. Chen, Sajiv Dalal, Christopher Thomas, Makoto Onodera, Roger Luo | | | | |
| Aufsichtsrat | C.C. Wei, F.C. Tseng, Chun-Hsien Yeh, Peter L. Bonfield, Michael R. Splinter, Moshe N. Gavriellov, Rafael Reif, Ursula M. Burns, Lynn L. Elsenhans, Chuan Lin | | | | |
| Hauptaktionäre | | | | | |
| Kontakt | Website: www.tsmc.com, Telefon: +886-3-568-2080 E-Mail: invest@tsmc.com | | | | |